

公司概況

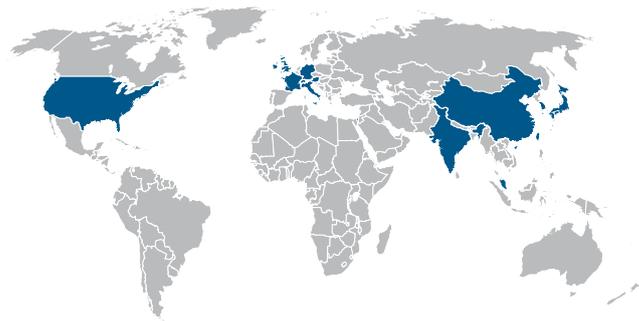
從智慧型手機和平板電腦、到穿戴式設備和汽車，幾乎不可能在生活中不使用內建半導體的裝置。隨著晶片製造商持續創新、突破極限並致力於透過其產品來改變世界，半導體產業與世界上的每個人都息息相關。

身為全球半導體先驅企業值得信賴的合作夥伴，Lam Research 是矽藍圖的基礎推動者。事實上，目前製造中的每一種先進晶片幾乎都會使用到 Lam Research 的技術。

我們創新的晶圓製造設備和服務，使得晶片製造商得以製造體積更小、速度更快、表現更優異的電子設備。結合卓越的系統工程、技術領先的優勢、基於價值的強大文化，以及為促成客戶成功而加速創新的堅定承諾，我們與客戶攜手打造未來。

全球營運據點

- 總部位於美國加州 Fremont
- 製造據點位於美國、奧地利和韓國
- 設施據點遍佈北美、亞洲與歐洲



產品與服務



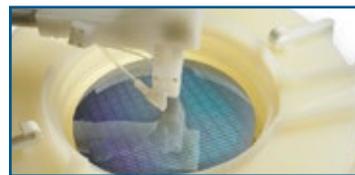
薄膜沉積

- 金屬薄膜
- 介電薄膜
- 薄膜處理



蝕刻

- 導體蝕刻
- 介電質蝕刻
- 深蝕刻



光阻去除與晶圓清洗

- 乾式去除
- 濕式清洗/去除/蝕刻
- 電漿斜面清洗



客戶支援

- 維修保養
- 零組件備品
- 技術升級
- 設備整修

重要資訊

創立於： 1980 年 1 月
營收： 約 95 億美元 (西元 2019 年)
研發投資： 約 12 億美元 (西元 2019 年)
員工人數： 約 10,700 人 (西元 2019 年)
股市掛牌： 那斯達克：LRCX

與我們聯絡

Lam Research Corporation
4650 Cushing Parkway
Fremont, CA 94538
1.510.572.0200
1.800.526.7678

Investor.Relations@lamresearch.com
Media.Relations@lamresearch.com
CorporateStaffing@lamresearch.com
SalesInformation@lamresearch.com